

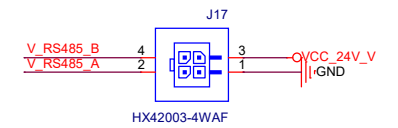
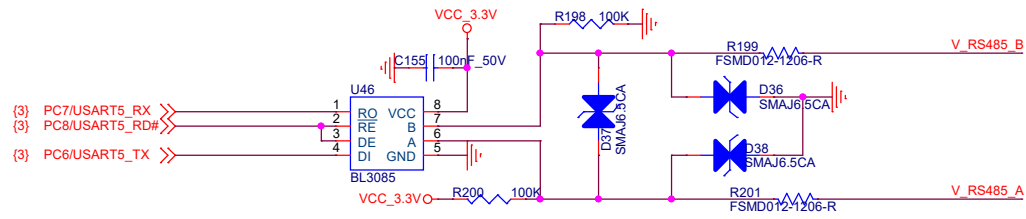
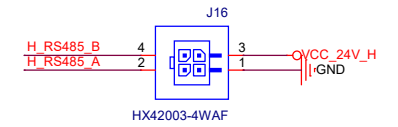
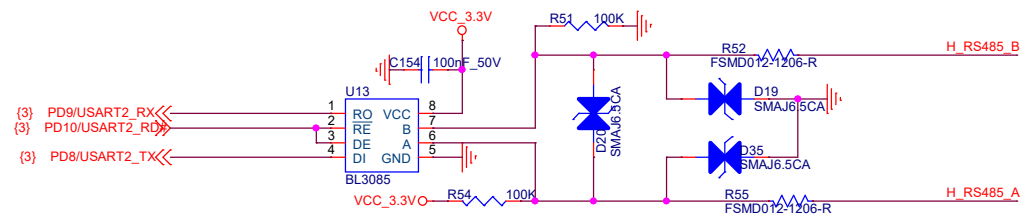
封面

版本	说明	日期	BUG
V10	1、init	2021-12-07	
V11	1、降成本版本	2021-12-16	

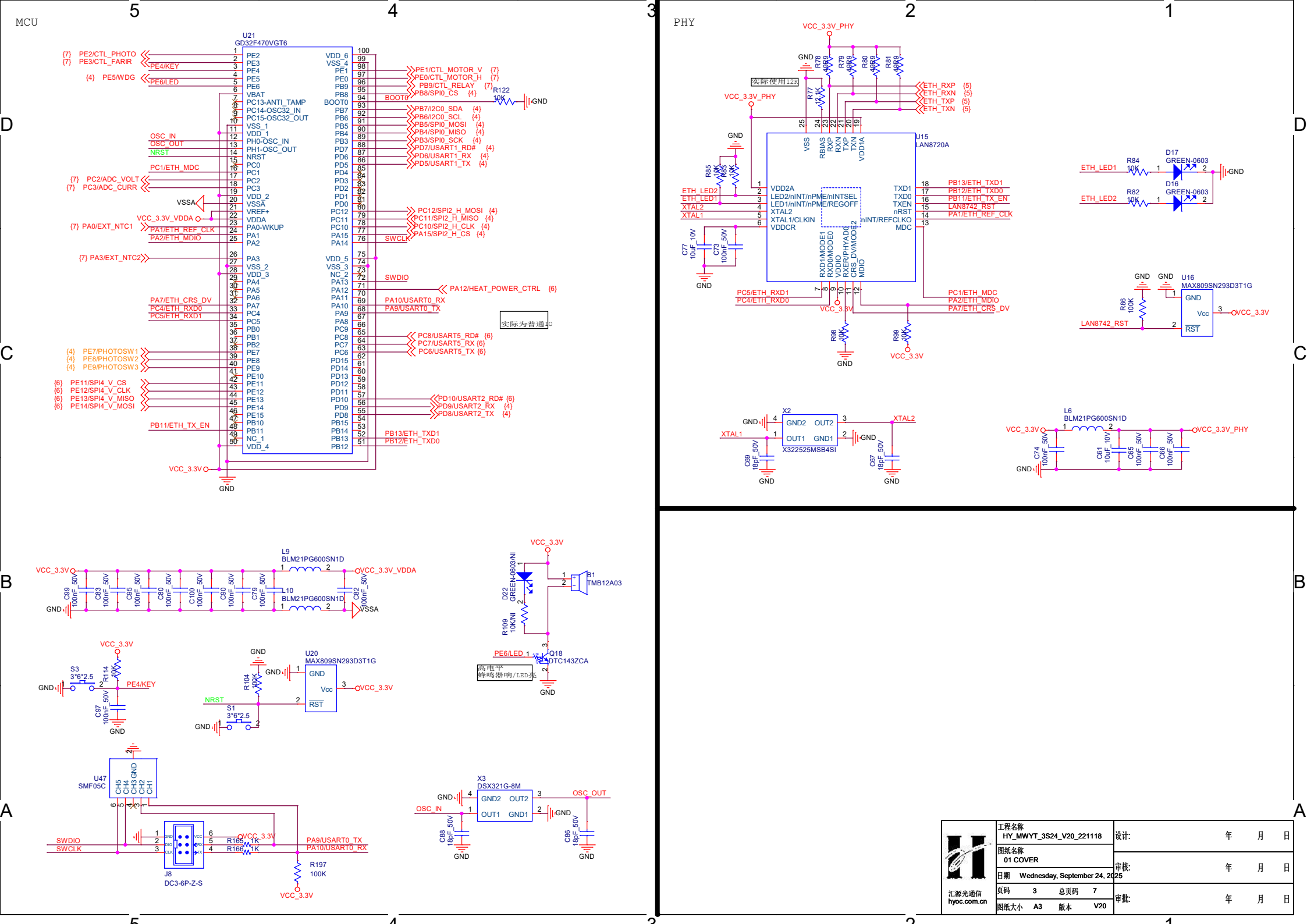
原理图索引

页码	说明
1	COVER
2	SYSTEM BLOCK
3	MCU
4	MODULE
5	SWITCH
6	BLDC
7	POWER

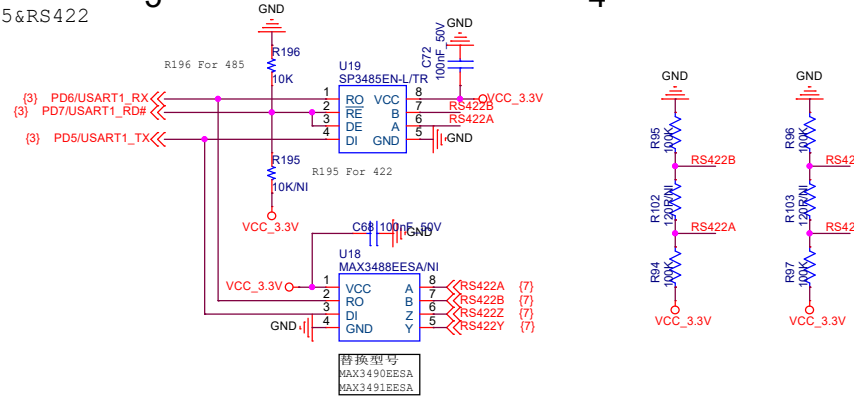
 汇源光通信 hyoc.com.cn	工程名称 HY_MWYT_3S24_V20_221118		设计:	年	月	日
	图纸名称 01 COVER		审核:	年	月	日
	日期 Wednesday, September 24, 2025		审批:	年	月	日
	页码 1 总页码 7					
	图纸大小 A3 版本 V20					



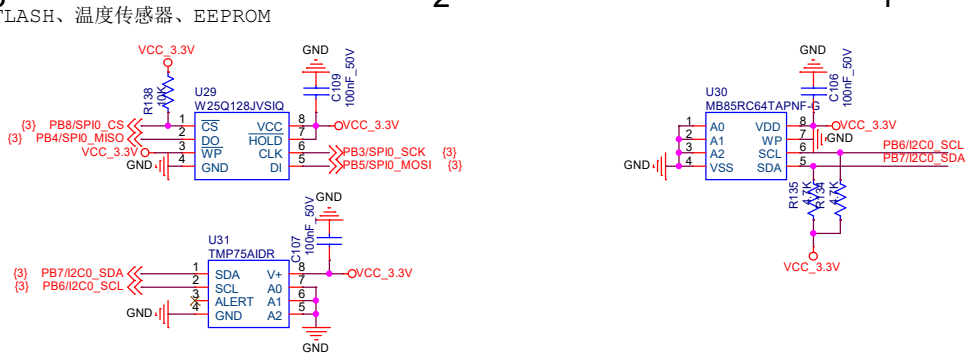
工程名称:<Title>		适用产品:<OrgAddr2>		成都赛联科技 
图纸名称:<Doc>		设计:<Doc1>		
共 1 页	第 1 页	校对:<Doc2>		
页尺寸 B	版本号:<RevCode> 审核:<Doc3>			
日期: Wednesday, September 24, 2025				



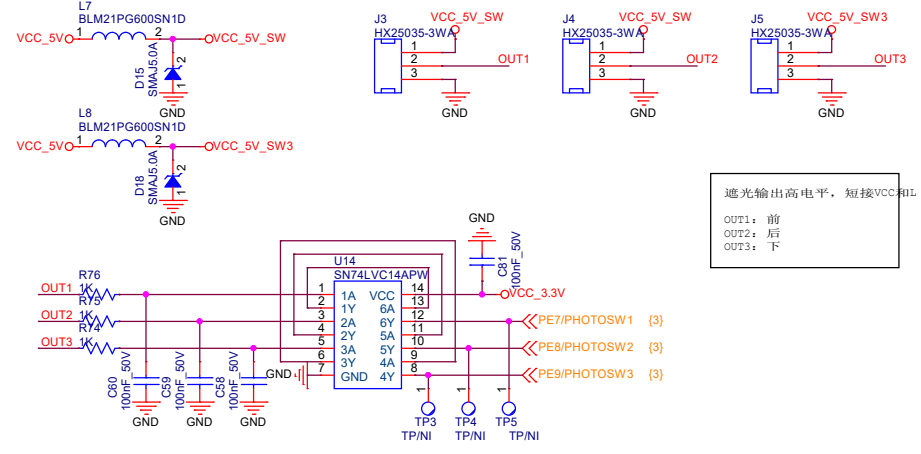
RS485&RS422



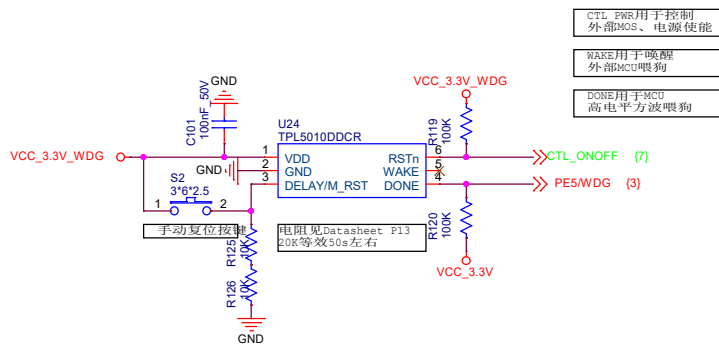
SPI FLASH、温度传感器、EEPROM



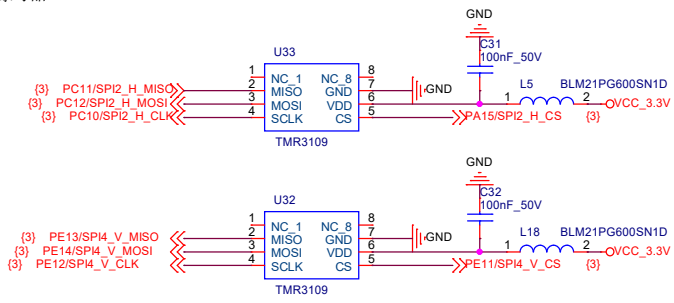
光电开关



看门狗



磁编码器



	工程名称 HY_MWYT_3S24_V20_221118	设计:	年 月 日
	图纸名称 04 MODULE	审核:	年 月 日
	日期 Wednesday, September 24, 2025	审批:	年 月 日
	页码 4 总页码 7		
汇源光通信 hyc.com.cn	图纸大小 A3 版本 V20		

